

やに入りはんだラインナップ

Lineup of Flux Cored Solders

様々な用途に適応する最先端材料の開発

Cutting-edge materials tailored for various applications

EC SOLDER CORE

NEO

省エネ・作業効率33%UP!はんだ溶融直後の濡れ性良好

特長

- 短時間で安定した濡れ性を有し、ロボットでの生産性の向上が可能。
- はんだおよびフラックスの飛散を抑制。

製品仕様

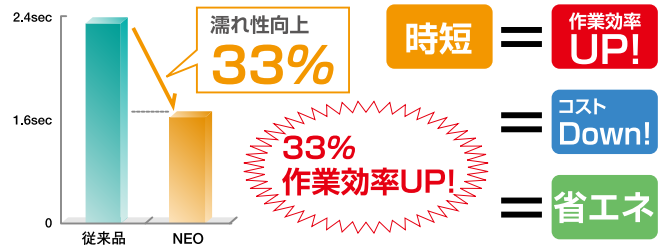
□ はんだ濡れ速度比較 (楕円パターンでの比較)

はんだ付け時間 (秒) 1.6 2.0 2.4

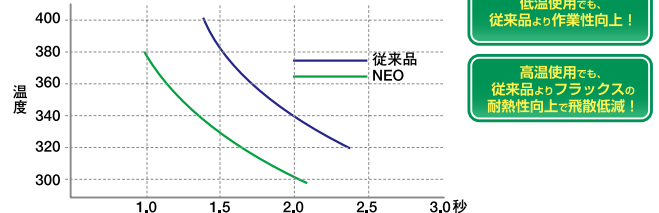


■ 試験条件 コテ温度：320℃ はんだ合金：M705

□ 作業効率33%UP!



□ 従来より低温でのはんだ付け可能



EC SOLDER CORE

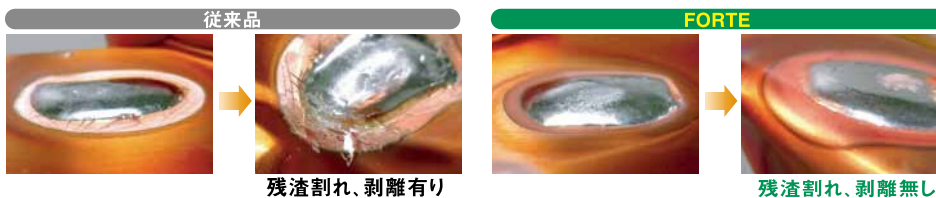
FORTE

フラックス残渣の割れ・剥離を対策

特長

- フレキ基板屈曲部や、衝撃後の残渣割れ・剥離に対応。
- 新規ベース樹脂開発により、ヌレ性、残渣割れ・剥離対策を両立。

製品仕様



□ フラックス飛散特性の比較

